PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-012818

(43)Date of publication of application: 15.01.2002

(51)Int.CI.

C09D163/00 C08G 59/14 C08G 59/42 C08G 59/50 C08G 59/62 C09D163/02 C09D183/00

(21)Application number: 2000-192891

(71)Applicant: ARAKAWA CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

27.06.2000

(72)Inventor: FUJII YUJI

AIDA HIDEKI TONO TETSUJI

(54) COATING COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating composition capable of forming cured film excellent in abrasion resistance, adhesiveness, heat resistance, etc.

SOLUTION: This coating composition comprises (A) an alkoxy group—containing silane—modified epoxy resin obtained by carrying out dealcoholization reaction of (1) a bisphenol type epoxy resin with (2) an alkoxysilane partial condensation product, (B) a bisphenol type epoxy resin and (C) a curing agent for epoxy resins.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

07.11.2003

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3539486 [Date of registration] 02.04.2004 [Number of appeal against examiner's decision 2003-23352

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 02.12.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

Unexamined Japanese Patent Publication No. 2002-12818

Relevance: The following description is disclosed in the columns [0016], [0026], [0027] and [0034].

5

10

15

20

[0016] The alkoxy group-containing silane-modified epoxy resin (A) used for the present invention is generated by dealcoholization between the bisphenol-type epoxy resin (1) and the alkoxysilane partial condensate (2). The rate of the bisphenol-type epoxy resin (1) and the alkoxysilane partial condensate (2) is not limited as far as the alkoxy group remains in the generated alkoxy group-containing silane-modified epoxy resin (A). Preferably, the weight ratio of the silica-reduced weight of the alkoxysilane partial condensate (2) to the weight of bisphenol-type epoxy resin (1) ranges from 0.01 to 3. Additionally, with respect to the rate of the bisphenol-type epoxy resin (1) and the alkoxysilane partial condensate (2), the equivalent ratio of the hydroxyl group of the bisphenol-type epoxy resin (1) to the alkoxy group of the alkoxysilane partial condensate (2) preferably ranges from 1/30 to 1/3.

[0026] With respect to the coating composition in the present invention, the filler (E) is an optional component. However, the filler (E) is compounded for improving the abrasion-resistance and rust prevention of the coating composition. The type of the filler (E) is not limited. Generally, the filler (E) may be a coloring pigment,

such as titanium white, yellow oxide and carbon black, an extender pigment, such as silica, talc and precipitated barium, and an anti-corrosive pigment, such as zinc white and aluminum phosphate series.

5 [0027] The coating composition of the present invention is prepared by compounding the above various components consisting of the essential components and the optional components. The essential components consist of the alkoxy group-containing silane-modified epoxy resin (A), bisphenol-type epoxy resin (B) and the curing agent (C) for epoxy resin. The optional components consist of the solvent (D) and/or the filler (E).

[0034]

15

20

[Effect of the invention] The coating composition of the present invention has high hardness, high abrasion-resistance, high adhesion and high heat resistance and it is especially appropriate for an inorganic base member and non-ferrous metal base member. The coating composition of the present invention is, for example, appropriate for various types of usages, such as a one-component type or two components type primer, a sealing agent and an adhesive. Especially, the coating composition is preferably used for a primer for an inorganic base member, a printing mold for an inorganic base member, one component curing type coating having latency in room temperature and a two component curing type coating for an inorganic base member.

<u>8</u>

Þ 噩 特別公裝(A)

(11)特許出廣公開番号

特開2002-12818 (P2002-12818A)

(E) Int (I) C08D C08G 59/14 163/00 99/50 59/42 C09D 163/00 C08G ΡI 59/14 59/50 59/42 平成14年1月15日(2002.1.15) デーマコード・(安林) 4J038 4 J 0 3 6

医全菌状 有 競技屋の数19 OL (1 € 평 是共耳门统人

(22) 出頭 日 (21) 出資率号 平成12年6月27日(2000.6.27) 特数2000-192891(P2000-192891)

(71)出版人 000168414 党川化学工業株式会社

(72) 発明者 選件 茶川 大阪府大阪市中央区平野町1丁目3番7号

学工業株式会社研究所内 大阪市城東区今福南3丁目4番33号党川化

(72)発明者 合田 秀樹

(72)発明者 大阪市城東区今福南3丁目4番33号荒川化 学工業株式会社研究所内

大阪市城東区今福南 3 丁目 4 岳33号党川化

東野 哲二

学工業株式会社研究所内

の共国に扱く

(54) [発取の名称] コーティング組成権

を形成できるコーティング組成物を提供する。 【課題】 耐摩抜性、密着性、耐熱性等に優れた硬化膜

よびエポキシ樹脂用硬化剤(C)からなることを特徴と シ樹脂(A)、ピスフェノール型エポキシ樹脂(B) お 反応させて得られるアルコキシ基合有シラン変性エポキ よびアルコキシシラン部分組合物(2)を脱アルコール 【解決手段】 ピスフェノール型エポキシ樹脂(1)お

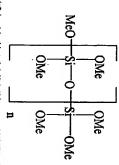
よびエポキシ樹脂用硬化剤(C)からなることを特徴と シ樹脂(A)、ピスフェノール型エポキシ樹脂(B)お 反応させて得られるアルコキシ基合有シラン変性エポキ よびアルコキシシラン部分縮合物(2)を脱アルコール 【蔚求項1】 ピスフェノール型エポキシ樹脂(1)お

(E) を含有してなる請求項1記載のコーティング組成 【節求項2】 溶剤 (D) および/またはフィラー

置である請求項 1 または 2 記載のコーティング組成物 来するエポキシ基1当量に対してエポキシ樹脂用硬化剤 徴のコーティング組成物。 ルA型エポキシ樹脂である臍求項 1 ~ 3 のいずれかに記 エポキシ当量180~1500g/egのピスフェノー り、かつアルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂 50~500重盘部、フィラーが0~500重盘部であ **重量部に対してピスフェノール型エポキシ樹脂(B)が** 基含有シラン変性エポキシ樹脂(A)の硬化残分100 (C) 中の活性水素を有する質能基が0.5~1.2当 (A) およびピスフェノール型エポキシ極脂(B) に由 【荫求項3】 前記構成成分の配合割合が、アルコキシ 【請求項4】 ピスフェノール型エポキシ樹脂(1)が

示す。)で表される化合物の部分結合物である請求項: 持っていてもよい低級アルキル甚、アリール基または不 **〜4のいずれかに記載のコーティング組成物。** もよい。また、R2は水葉原子または低級アルキル基を **飽和脂肪族残基を示し、それぞれ同一でも異なっていて** は1の整数を示す。 R-1は、炭素原子に直結した官能基を -般式: R1pS1 (OR2) 4-p (式中、pは0また 【晴求項5】 アルコキシシラン部分縮合物(2)が

【荫求項6】 アルコキシシラン部分縮合物 (2) が



蛩(重型片)で0.01~3の範囲である請求項1~6 カ換算風盘/ビスフェノール型エポキシ樹脂(1)のほ 脂(A)が、アルコキシシラン部分類合物(2)のシリ 部分縮合物である簡求項5記載のコーティング組成物。 数は1~7である)で表されるテトラメトキシシランの 【請求項7】 アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹 (式中、Meはメチル基を示し、nの平均繰り返し単位

8

特開2002-12818

コキシシラン部分縮合物 (2) のアルコキシ基の当型 フェノール型エポキシ樹脂 (1) の水酸基の当量/アル アルコキシシラン部分結合物 (2)の使用割合が、ピス のいずれかに記載のコーティング組成物 7のいずれかに記載のコーティング組成物。 (当重比) で1/30~1/3の範囲である請求項1~ 【請求項8】 ピスフェノール型エポキシ協脂 (1) と

脂(A)が実質的に無水条件で反応してなるものである ールA型エポキシ樹脂である請求項1~9記載のコーテ がエポキシ当<u>四</u>180~2200g/eqのピスフェノ イング徴成物。 情求項1~8のいずれかに記載のコーティング組成物。 【請求項9】 アルコキシ基含有シラン変性エポキシ格 【暗求項10】 ピスフェノール型エポキシ梅脂 (B)

へとも1種である蔚水項1~12記載のコーティング領 11のいずれかに記載のコーティング組成物。 求項1~10のいずれかに記載のコーティング組成物。 **化剤からなる群より選択される少なくとも1種である請** 【請求項13】 被監基材が無機基材から選ばれる少な 【簡求項12】 溶剤 (D) が水以外である請求項1~ / 一ル樹脂系、ポリアミン系およびポリカルポン酸系硬 エポキツ梅脂用硬化剤 (C) が、フェ

ガラスのいずれかである請求項13記載のコーティング 【請求項14】 無機基材がコンクリート、モルタル、

のコーティング組成物。 【請求項15】 無機基材が金属である請求項13記載

請求項15記載のコーティング組成物。 枝、鰡メッキ餌枝、マグネシウム合金のいずれかである 【荫求項16】 金属がアルミニウム、亜鉛メッキ鋼 [辦水項17] 無機基材用プライマーである請求項:

型コーティング用組成物である臍求項17記載のコーテ ~16のいずれかに記載のコーティング組成物。 イング組成物。 【繭求項18】 焼付け型または常温潜在性の1液硬化

る請求項17記載のコーティング組成物 【発明の詳細な説明】 【請求項19】 2被硬化型コーティング用組成物であ

剤、プライマー、シーリング剤などとして好適である。 シウム合金などの各種無機基材に対するコーティング モルタル、セメントや、アルミ、亜鉛メッキ板、マグネ 対するコーティング材として利用できる。特にガラス、 に関する。本発明のコーティング組成物は、各種基材に 【発明の属する技術分野】本発明はコーティング組成物 [0002]

ビスフェノール型エポキシ樹脂は、この樹脂中のエポキ またはβーメチルエピクロルヒドリンとから製造される 【従来の技術】 ピスフェノール類とエピクロルヒドリン

ジ基および水酸基の反応性に起因して耐水性、密染性、 配薬品性等が優れており、各種コーティング剤として汎 用されている。また、エポキシ機脂は一般に硬化剤と組 み合わせたエポキシ機脂組成物やその硬化物の形線で、 コーティング剤、整料、シーラーなど幅広い分野で費用 されてきた。しかしながら、近年、使用環境の高度化や 複雑化に伴い、高度の性能が要求されるようになってお り、特に動熱性や基材密物性の向上が選まれている。 でのことによります。また。また。または、またした。

【0003】エポキシ樹脂硬化物の耐熱性を向上させる方法としては、たとえば、エポキシ樹脂および硬化剤からなる組成物に、ガラス繊維、ガラス粒子、マイカ等のフィラーを担合する方法がある。しかし、この方法では、十分な耐熱性は得られず、またエポキシ樹脂硬化物の透明性が失われ易く、更にはフィラーと樹脂との界面の接着性が失ったり、硬化物の弾性率等の機械的特性も不十分となる。

【0004】本発明は、耐摩抜性、密着性、耐熱性等に優れたコーティング組成物、特に無機薬材や非鉄金属に対して好適なコーティング組成物に関する。本発明のコーティング組成物は、1液または2液型プライマー整料、シーリング剤、接着剤等の額々の用途に好適である。

[0005]

(発明が解決しようとする環題)本発明は、耐摩摂在、 密対性、関熱在等に優れた硬化膜を形成できるコーディ ング組成物を提供することを目的とする。

【興題を解決するための手段】本発明者は前記課題を解決すべく、概意検討を狙ねた結果、特定のエポキシ樹脂を特定の無機材料で変性してなる有機無機ハイブリッドを特定の無機材料で変性してなる有機無機ハイブリッド材料を必須構成成分とする樹脂組成物を用いることにより、前配目的に合致したコーティング組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0007】すなわち、本発明は、ピスフェノール型エポキシ樹脂(1) およびアルコキシシラン部分総合物(2) を設アルコール反応させて得られるアルコキシも合有シラン変性エポキシ樹脂(A)、ピスフェノール型エポキシ樹脂(B) およびエポキシ樹脂明硬化剤(C)からなることを特徴とするコーティング組成物に関す

[8000]

(発明の実施の形態)本発明で用いるアルコキシ基含有シラン変性工ポキシ樹脂(A)は、上記の通り、ピスフェノール型工ポキシ樹脂(1)とアルコキシシラン部分 総合物(2)から構成される。当数ピスフェノール型工ポキシ樹脂(1)は、ピスフェノール数とエピクロルヒドリンまたはβーメチルエピクロルヒドリン等のハロエポキシドとの反応により得られるものである。ピスフェノール数としては、フェノールまたは2。6ージハロフェノールを、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ア

セトン、アセトフェノン、シクロペキサノン、ベンソフェノン等のアルデヒド類もしくはケトン類との反応物の他、ジヒドロキシフェニルスルフィドの過酸による酸化、ハイドロキノン同士のエーテル化反応等により得られるものがあげられる。

【0009】また、ピスフェノール型工ポキシ樹脂
(1)は、ブルコキシラン部分額合物(2)と誤アルコール反応しうる水酸基を有するものである。当該水酸基は、ピスフェノール型工ポキシ樹脂(1)を構成するすべての分子に含有されている必要はなく、ピスフェノール型工ポキシ樹脂(1)のボルはよい。ピスフェノール型工ポキシ樹脂(1)の精造により異なるため、用途に応じて適当な工ポキシ当血がものを適宜に選択して使用できるが、一般がにはエポキシ当血が180以上15008/eq以下、より砕ましくは230以上10008/eq以下であるものが好適である。これらピスフェノール型エポキシ樹脂が、最もり用され低価格であり好ましい。

[0010]また、アルコキシ合有シラン変性エポキシ 数値(A)を構成するアルコキシッラン部分総合物 (2)としては、一般的にソルーゲル社に用いられてい

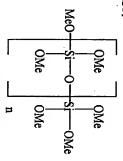
(2)としては、一般的にソルーゲル法に用いられているアルコキシシランを部分的に加水分解、総合したオリゴマーを使用できる。たとえば、一般式:Rip Si (()R2)4-p (式中、pi2)または1の整数を示す。Riは、炭素原子に直結した官能基を持っていてもよい、成数アルキル基、アリール基または不飽和脂肪疾夷基本(成数アルキル基、アリール基または不飽れる脂肪疾夷基本(大力、それぞれ同一でも異なっていてもよい。また、R211米を同子中・とは形容アルキルは、アリールまっているよい。また、R21米を同子中・とは形容アルキルをディー、アキャャ

2は水菜原子または低級アルキル基を示す。)で扱される化合物の部分総合物等を例示できる。上記言能基としては、例えば、ビニル基、メルカプト基、エボキシ基、グリシドキシ基等を挙げることができる。また、低級アノルキル基とは、炭菜数6以下の直鎖または分板銀のアルキル基を示す。なお、pが2~4である場合は、3次元架構が起こらなくなるため、最終的に得られるコーティング組成物に所望の高耐熱性を付与し得なくなり好ましくない。

トキッシラン、3 - メリカドキップロピルトリエトキッシラン、3 - メルカプトプロピルトリエトキシッラン、フェールトリメトキシッラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、フェールトリストキッシラン、ス・4 - エボキシックロヘキシルエチルトリメトキッシラン、ス・4 - エボキシックロペキシルエチルトリメトキッシランのの中の部分額合物が発表した。これらの中でもラトラメトキッシランののの治路合物を見まさる場合は、近常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用する場合は、通常、アルコキッシランの形分額合物を使用であるの形容に、テトラアルコキッシラン数の部分額合物と使用するのが好ましい。

(0012) アルコキシシラン部分縮合物(2)は、上記物質の中から1額または2額以上を適宜選択すればよいが、1分子当たりのSIの平均個数は2~100であると、ビスフェノール型エポキシ樹脂(1)との限アルコール反応の際、副生アルコールと一緒に采りに流出する有時なアルコキシンラ数の血が増えるため好ましくない。また100を超えると、ビスフェノール型エポキシ樹脂(1)との反応性が落ち、目的とするアルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)が得られにくい。市販品などの入手容易性を考慮すれば、1分子当りのSIの平均個数は3~20程度のものとされる。

[0013]特に、一般式: [0014]



[0015] (式中、Meはメチル基を示し、nの平均線の返し単位数は1~7である)で設されるテトラメトキンテンの部分縮台物が好ましい。また、当該部分縮合物の数平均分子置は260~1200程度が好ましい。当該部分縮合物は、脱メケノール反応において、別はメケノールとともに呆外流出し得る有時なテトラメトキンシランがほとんど存在せず、反応操作や安全衛生のよいでもだま。

【ODEODIEGD】本発明で用いるアルコキシ基含有シラン要性エポキシ機脂(A)は、前記ピスフェノール型エポキシ機脂(1)と、アルコキシシラン部分縮合物(2)と

ルトリエトキシ の限アルコール反係により得られる。ピスフェノール型トキシシラン、 エボキシ樹脂(1)とアルコキシシラン部分総合物トキシシラン。 (2)の使用割合は、得られるアルコキシ基合有シランア・シンラン、 変性エボキシ樹脂(A)中に、アルコキシ基が残存するトリメトキシシ 大うな割合であれば特に制限されないが、アルコキシトリメトキシシ フン部分総合物(2)のジリカ挽賀重量/ピスフェノール型エボキシ樹脂(1)の重量(田重比)が0.01~10部分総合物が ル型エボキシ樹脂(1)の重量(田重比)が0.01~10部分総合物が 3の範囲であるのが好ましい。また、ピスフェノール型が好ましい。 (2)の使用割合としては、ピスフェノール型エボキシが、トリアルコ 後脂(1)の水酸基の当位/ブルコキシラン部分総合物は (2)のアルコキシ基の当位(当位比)で1/30~00重量%以下の (2)のアルコキシ基の当位(当位比)で1/30~00重量%以下の (2)のアルコキシ基の当位(当位比)で1/30~00重量%以下の (1/3の範囲であるのが好ましい。

【0018】また、上記の脱アルコール反応に隠しては、反応促進のために従来公知の触媒の内、エポキシ類を開棄しないものを使用することができる。数触様としては、たとえば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ハリピジウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、バリウム、ストロンチウム、亜鉛、アルミコウム、チタン、コバルト、ゲルマニウム、盛、鉛、アンチモン、世菜、モリウム、破棄、ガドミウム、マンガンのような金回にてれら金風の酸化物、有機酸塩、ハロゲン化物、アルコキンド等があげられる。これらの中でも、特に有機塩、均機酸塩が好ましく、具体的には、ジプチル酸ジラウレート、オクチル酸場等が有効である。

[0019]また、上記反応は溶剤中でも、無溶剤でも行うこともできる。溶剤としては、ピスフェノール型エボキシ結脂 (1) およびアルコキシシラン部分縮合物(2) を溶解し、且つこれらに対し非活性である有機溶剤であれば特に制限はない。このような有機溶剤としては、例えば、メチルエテルケトン、MIBK、シクロへは、例えば、メチルエンマのケトン系、酢酸エチル、酢酸サノン、イソホロン等のケトン系、酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル系、トルエン、キンレン等の芳香族系、セロソルプアセテート、メチルセロソルプアセテート、ジメチルジグリコール等のセロソルプ系などの非プロトン性極性対媒が例示できる。

[0020] こうして得られたアルコキシ基合有シラン 変佐エポキシ樹脂(A)は、ピスフェノール型エポキシ 樹脂(1)中の水酸基がシラン変佐されてなるエポキシ 樹脂を主成分とするが、当数アルコキシ基合有シラン変

住工ポキツ銀脂(A)中には未反応のピスフェノール型 エポキン増脂(1)や未反応のブルコキシシラン部分線 自分を(2)が合有されていてもよい。

【0021】アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)は、その分子中にアルコキシシラン部分総合的(2)に由来するアルコキシ基を有している。このアルコキシ基は、溶剤の蒸発や加熱処理により、又は水分(超気)との反応により、相互に結合した硬化物を形成する。かかる硬化物は、ゲル化した微細なシリカ部位(シロキサン結合の高次網目構造)を有するものである。従って、アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)中に含まれるアルコキシ基は、用いたアルコキシッラン部分総合物(2)のアルコキシル基の60モル%以上を保持しているのが好ましい。

個面(B)としては、前記ピスフェノール型エボキシ樹面(B)としては、前記ピスフェノール型エボキシ樹面(B)としては、前記ピスフェノール型エボキシ樹面(T)、オルソクレゾールノボラック型エボキシ樹面、フェノールノボラック型エボキシ樹面・フタル機、ダイマー酸などの多塩が酸類およびエピクロロにドリンを反応させて得られるグリシジルエステル型エボキシ樹面・ジアミノジフェニルメタン、イソシアメル酸などのボリアミン型エエニクリン・ステンを反応させて得られるグリシジルエステル型エボキシ樹面・ボーンを反応させて得られるグリンジルアミン型エボキシ樹面・オレフィンは合めたのボーンを行っておいるの大きでは一大年のよりでは一大年の大きがあげられる。上記のピスフェノール型エボキシ樹面が好ましく、更に好ましくは当該エボキシ場面が「まり、受に好ましくは当該エボキシ場面が「まり、受に好ましくには当該エボキシ場面が「まり、「アフェノールを回れば、「アフェノールを回れば、「アフェノールを回れば、「アフェノールを回れば、「アフェノール型エボキン樹面が呼ましく、更に好ましては当該エボキシ場面が「アント」を「アフェノーのである。

リアミドアミン(ポリアミド樹脂)、ケチミン化合物、 .ヘキサン、N-アミノエチルピペラジン、4, 4′ージ スルフォン等があげられ、ボリカルボン徴系硬化剤とし 3′ージエチルジフェニルメタン、ジアミノジフェニル アミノジフェニルメタン、4.4′-ジアミノ-3. ボラック樹脂、ビスフェノールノボラック樹脂、ボリ p フェノール樹脂系硬化剤、ボリアミン系硬化剤、ボリカ は、通常、エポキシ樹脂の硬化剤として使用されている テトラヒドロ熊水フタル贅、ヘキサクロルエンドメチレ ルテトラヒドロ無水フタル酸、3、6-エンドメチレン ては、無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチ ニレンジアミン、1、3ーピス(アミノメチル)シゥロ **インホロンジアミン、m-キシレンジアミン、m-フェ** ン、テトラエチレンベンタミン、ジシアンジアミド、ボ としてはジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミ **ーピニルフェノール停があげられ、ポリアミン系硬化剤** には、フェノール樹脂系硬化剤としては、フェノールノ ルポン酸系硬化剤等を特に制限なく使用できる。 具体的 メチレンテトラヒドロ熊水フタル酸があげられる。 ンテトラヒドロ熊水フタル微、メチルー3,6-エンド 【0023】また、エポキシ樹脂用硬化剤 (C) として

【0024】上記エポキシ樹脂用硬化剤(C)は、エポキシ葉と反応して開環硬化させるだけではなく、シラン変性エポキシ樹脂(A)中のアルコキシシリル部位やアルコキシ基が互いにシロキサン総合する反応に対する触媒ともなる。上記のエポキシ樹脂用硬化剤(C)の中でも、ポリアミン系硬化剤が、アルコキシシリル部位やアルコキン基の硬化樹類として最適である。当数エポキシ樹脂用硬化剤(C)の内で、酸無水物、ポリアミドおよびケチミンからなる群より選択される少なくとも1個を用いた場合には、比較的長いポットライフを持つコーティング組成物が得られるため、1液硬化型コーティング組入の分でもあった。エポキシ樹脂用硬化剤。

(C)として、ポリアミンおよびフェノール樹脂からなる群より選択される少なくとも1個である場合には、得られるコーティング組成物は2液硬化型コーティング剤として使用できる。

(金のの高温本宛明のコーティング組成物においては、フィラー(E)を任意構成成分とするが、当該フィラー(E)はコーティング組成物の耐摩摂性や防錆性を向上させる目的で配合される。フィラー(E)の種類は特に限定されないが、一般的な強料に使用されるチタン白、黄色酸化鉄、カーボンブラック等の着色顔料、シリカ、タルク、沈降性パリウム等の体質筋料、亜鉛糖、リン酸アルミニウム系等の防鎖筋料等を使用できる。

4080を円 本発明のコーティング組成物では、上記のような各種構成成分、すなわち必須構成成分であるアルコキシ基合有シラン変性エボキシ樹脂(A)、ピスフェノール型エボキシ樹脂(B)およびエボキシ樹脂用硬化剤(C)、ならびに任意構成成分である溶剤(D)および、またはフィラー(E)を配合して調製される。

【0028】これら構成成分の配合割合は、特に限定はされないが、次の割合であるのが好ましい。ピスフェノール型エポキシ樹脂(B)の使用量は、アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)の硬化残分100度低部に対して、50~50位重部である。ここで、アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)の硬化残分は次のようにして求められる。すなわち、アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)と当型のトリエチレ

ンテトラミンを摂合し、当飯混合液をアルミカップ(50mm径)に約1gを秤り取り(計重の)、これを100でで1時間、続いて200でで1時間乾燥、硬化させで再計量(計重の)し、下式から算出する。硬化現分=(計量のトリエチレンテトラミンの重数)/計量の×

【0029】アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)とピスフェノールA型エポキシ樹脂(B)との配合割合が前記の範囲内である限り、コーティング組成物の月強に応じて適宜に関整できるが、コーティング組成物から得られる硬化物中のシリカ検算重量が3~30項型%になるよう両者を配合するのが更に好ましい。ここでシリカ検算重量とは、コーティング組成物中に含まれるアルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)に用いたアルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)に用いたアルコキシシラン部分縮合物(2)をソルーゲル硬化反応せしめて得られるシリカの重量をいう。

.[0030] アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂(A) とエポキシ樹脂用硬化剤(C)の配合割合は、アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂(A) およびピスフェノール型エポキシ樹脂(B)に由来するエポキシ 基1当量に対してエポキシ樹脂用硬化剤(C)中の活性 大森を有する官能基が0.5~1.2当型の範囲であるのが好ましい。

【0031】また、フィラー(E)の使用型は、アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂(A)の硬化現分100重型部に対して、0~500重型部である。

使用するのが好ましい。 樹脂の100重量部に対し、0.1~5重量部の割合で の有機ホスフィン類;テトラフェニルホスホニウム・テ チルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、2ーフ キシ樹脂と硬化剤との硬化反応を促進するための硬化仮 ン・テトラフェニルボレートなどのテトラフェニルボロ ィン、ジフェニルホスフィン、フェニルホスフィンなど ン、メチルジフェニルホスフィン、トリフェニルホスフ ミダゾールなどのイミダゾール類;トリブチルホスフィ エニルー4ーメチルイミダソール、2ーヘプタデシルイ アミノメチル)フェノールなどの三級アミン類;2-メ アミン、ジメチルアミノエタノール、トリス(ジメチル ンジアミン、ペンジルジメチルアミン、トリエタノール ーピシクロ〔5. 4. 0〕ウンデセンー7、トリエチレ 進剤を含有することができる。例えば、1、8 ージアサ **ノール・テトラフェニルボレート、N-メチルモルホ**に トラフォニルボフート、2ーエチルー4ーメチルイミタ / 塩などをあげることができる。 硬化促進剤はエポキシ 【0032】また、前記エポキツ樹脂組成物には、エポ

[0033]本発明のコーティング組成物には、本発明の効果を損なわない範囲で、必要に応じて、充填剤、離型剤、表面処理剤、離繊剤、粘度調節剤、可塑剤、抗菌剤、防黴剤、レベリング剤、消泡剤、溶色剤、安定剤、カップリング剤等を配合してもよい、上記のようにしてカップリング剤等を配合してもよい。上記のようにして

得られる本発明のコーティング組成物は、高硬度であり、鉛筆硬度としてF~6 H程度である。また粘度は用り、鉛準硬度としてF~6 H程度である。また粘度は用途や作業性に応じて適宜決定できるが、通常は25℃でのB型粘度として100~1000mPa・s程度とするのがよい。

HOME TO BE

【発明の効果】本発明のコーティング組成物は、高硬度であり、耐摩棋性、密着性、耐熱性等に優れるものであり、特に無機基材や非鉄金属基材に対して好適である。本発明のコーティング組成物は、例えば、1 被または2 法型プライマー、シーリング剤、接着剤等の種々の用途に好適である。特に無機基材用プライマー、無機基材用の焼付け型または常温潜在性の1 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティング、無機基材用 2 液硬化型コーティングに質用できる。

【実施例】以下、実施例および比較例をあげて本発明を 具体的に説明する。なお、各例中、%は特記なし限り 重基準である。

【0036】製造例1(アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂の製造)

提拌機、冷却管、温度計、窒素吹き込み栓を備えた反成

は40.8%であり、また眩썹脂溶液のエポキシ当畳は はエポキシ基1モル当りの散熔液のg数を示す(以下同 1600である。ここで当被樹脂溶液のエポキシ当配と ルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂溶液の硬化残分 が約50%減少していることを確認できた。得られたア 3 p p m付近) が100%保持されていること、及びエ 溶液) 刻定結果から、エポキシ糜のメチンピーク (3. キシシラン部分結合物(2)のメトキシ基の当畳)= 1 ェノール型エポキシ樹脂(1)の水酸基の当量/アルコ ポキツ樹脂(1)の餌楓)=0.42であり、(ピスフ ルコキシシラン部分結合物(2)のシリカ換算重置/エ ン変性エポキシ樹脂溶液を得た。なお、仕込み時の(ア 時間、脱メタノール反応させて、アルコキシ基含有シラ としてジプチル偽ジラウレート2gを加え、90℃で6 品名「メチルシリケート51」)521:3gと、触媒 トラメトキシシラン部分結合物(多摩化学(株)製、商 ルケトン1000gを加え、90℃で溶解した。 更にテ シ当鼠475g/eg)640gおよびメチルイソプチ 装置に、ピスフェノールA型エポキシ樹脂(東都化成 ポキシ樹脂中の水酸基のピーク (3.85 p p m付近) /7. 6である。本樹脂溶液の1H-NMR (CDC13 (株) 製、商品名「エポトートYD-011」、エポキ

【0.037】製造例2(アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂の製造)

製造例1と同様の反応装置に、エポトートYD-011 を450gおよびメチルインプチルケトン1100gをを450gおよびメチルインプチルケトン1100gを加え、90℃で溶解した。更にメチルシリケート51 (1206.8g) およびジプチル偽ジラウレート2g

分は50.3%であり、当該樹脂溶液のエポキシ当量は ロキッシラン部分組合物 (2) のシリカ核算風型/アン 要性エポキシ樹脂溶液を得た。なお、仕込み時の(アル を加え、90℃で5時間、脱メタノール反応させた。その後、50℃まで冷却し、窒素吹き込み栓と分水器を取 23008/eq~555. アルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂溶液の硬化残 DC 1s溶液)麹定結果から、エポキシ製のメチンピー 性) = 1/25である。本樹脂溶液の1H-NMR (C 間、系内に残存するメタノールとメチルイソプチルケト pm付近)が消失していることが確認できた。得られた フェノール型エポキシ樹脂 (1) の重量) = 1.37、 り去り、 波圧ラインを繋いて、 10kPaで約15分 と、及びエボキシ樹脂中の水酸基のピーク(3.85p 7 (3.3ppm付近) が100%保持されているこ (ビスフェノール型エポキシ樹脂(1)の水酸基の当畳 アルコキシシラン部分縮合物(2)のメトキシ基の当 ∕合計500gを減圧除去し、アルコキシ基合有シラン

共中ツ報間の製造) 【0038】製造例3 (アルコキシ基合有シラン変性エ

ていること、及びエボキシ樹脂中の水酸基のピーク の(アルコキシシラン部分結合物(2)のシリカ核算度 有シラン変性エポキシ樹脂溶液を得た。なお、仕込み時 メチンピーク (3.3 ppm付近) が100%保持され -NMR (CDC い溶液) 測定結果から、エポキシ環の 酸基の当量/アルコキシシラン部分結合物(2)のメト キシ基の当**畳/)** = 1 / 2 0 である。本樹脂溶液の1 H **塩/ビスフェノール型エボキシ樹脂(1)の魚畳)=** 内に残存するメタノールを滅圧除去し、アルコキシ基含 り、減圧ラインを繋いて、10kPaで約15分間、系 間、脱メタノール反応させた。その後、50℃まで冷却 シ当四1.85g/eg)600gを加え、90℃で溶解 製造図2と同様の反応模體に、エポトートYD-011 し、50℃に冷却後、窒霖吹き込み栓と分水器を取り去 よびジプチルロジラウレート2gを加え、90℃で6時 (400g)と液状のピスフェノールA型エポキシ樹脂 (東都化成 (株) 製、商品名「YD-127」、エポキ 更にメチルシリケート51(1072.7g)お

ポキシ当屋は5008/eqである。 溶液の硬化残分は75.2%であり、当該樹脂溶液のエ た。得られたアルコキシ基合有シラン変性エポキシ樹脂 (3.85ppm付近)が消失していることが確認でき

【0039】比較製造例1

↓ポテートVD−011と↓ポテートVD−127を■ 樹脂溶液とした。 し、不揮発分40%、エポキシ当四1200のエポキシ エポトートVD-011をジメチルホルムアミドに密察 【0040】比核製造图2

世比2:3 で混合したものをジメチルホルムアミドに落

樹脂溶液とした。 解し、不揖毙分40%、エポキシ当型360のエポキシ

【0041】 比較製造図3

エボトートYD-011 (640g)、メチルイソプラ 21.3g) を配合し、不揮発分50%、エポキシ当量 ルケトンを640g、およびメチルシリケート51 (5 1300のエポキツ樹脂ーアルコキシシラン樹脂溶液と

【0042】比較製造例4

2200のエポキツ樹脂-アルコキシッラン樹脂溶液と 06.8g)を配合し、不揮発分50%、エポキシ当量 ルケトン450g、およびメチルシリケート51(12 エボトートYD-011(450g)、メチルイソプラ

脂(A)である各樹脂溶液の硬化残分/エポキシ樹脂 **菜を有する官能基(アミノ基)の当뭡/アルコキシ基合** イソプチルケトン溶液)、エポキシ樹脂用硬化剤(C) となる。また、アルコキシ基含有シラン変性エポキシ権 有シラン変性エポキシ樹脂(A)およびエポキシ樹脂 硬化剤(C)の使用量は、当酸硬化剤(C)中の活性水 製ワニスを得た。なお、第1要におけるエポキシ樹脂用 ケトン)を第1表に示すような配合瓜で混合して、各額 ッドマイドG--725」))、榕樹(メチルインプチル ポキシ樹脂 (商品名「YD-011」) の50%メチル シ樹脂(B)(東都化成(株)製ピスフェノールA型エ [0044](B) 溶液の固形分=1/1の割合である。 (B) に由来するのエポキシ基の合計当型=0.9/1 (東都化成(株) 数アミノボリアミド樹脂(商品名「ゲ (A) (前記の各樹脂溶液)、 ピスフェノール型エボキ 【0043】アルコキシ基含有シラン変性エポキシ樹脂

(b 4	(b3	(b2	9	(a 3	(a 2	(a 1		スの種類	選批1	
\succeq	\subseteq	_	_	_	\subseteq	\vdash		甜	11	
比較例 4	比較例3	光数图 2	比較例 1	製造例 3	製造例 2	製造例1	種類	Walker	資在14.	7ルコキル基
50	50	50	50	50	50	50	使用量	使用量	キツ無器	含有がソ
	50	40	40	7 5	50	40	の使用量	海 間(8)	A 製具 N	*T 4-126x.1
17.6	21.3	42.4	19.6	41.9	17.4	17.2	使用量	類 (C) の	指用硬化	₩ < \$.*T
13.1	13.5	3.6	1.1	18.6	13.0	0.8		使用量	の対象	

麦中の数値の単位は、いずれも重型部である。

成物を調製した(得られたコーティング組成物は、本発 IS R3202-85 年数)、モルタル(JIS R5 という)。これらのコーティング組成物をガラス板(J また比較用のもの(比較例1~4)を頃に組成物 a~c ラーとをペイントシェーカーで練合してコーティング後 明のもの(安施例1~3)を順に組成物A~Cといい、 製)上記の各国数ワニス(不揖発分50%)と下記フィ 【0045】(コーティング組成物および試験版の関

> 201-92 中拠)、アルミ板(JIS H4000 A 1050P) 上にそれぞれ版厚20µmとなるように数 布し、130℃で20分間乾燥して試験板を作成した。 [0046]

(ローディング組成物)

黄色酸化鉄(TAROXLL-XLO:チタン工業(株) 製) 各關整液 (硬化残分 45%溶液)

8 突

6 跌

タルク(クラウンタルクSC:土屈カオリン工業(株) 製) 16段 10喪

30跌

JIS K-5400だ単数した。 (1) 鉛筆硬度

O:100/100

上記で作成した各試験板を150℃で8時間放馏した Δ: (94~70) /100

後、密始性を評価した。密始性の評価方法は前記(2)

と同様である。

[0048]

	使用加製	37179.	部第	的维东	理整体	
	ワニス	組成物	是	000	0 0 0	
英越例 1	8 l	組成物A	Нε	000	000	
成旗例 2	a 2	組成物B	4 H	0000	000	
成旗例 3	a 3	組成物C	3Н	000	000	
七較例 1	b 1	租成物。	2 H	ΔΔΟ	D×O	
七数例 2	b 2	粗成物b	н	0 4 0	$\triangle \times \triangle$	
七較例 3	ь 3	組成物で	2 H	000	0 0 0	
比較例 4	b 4	粗成物d	2 H	000	0 0 0	

C 0 9 D 163/02

183/00

数别記号

C 0 9 D 163/02

183/00

Fターム(参考) 4J036 AA01 AA05 AD08 CC03 DB17 FB07 FB14 JA01

NAI2 NAI4 PAI9 PB05 PB07 JB05 JB32 HA096 HA176 JA05 JA07 GA03 GA07 GA13 GA15 HA066 PC02 PC03 PC04 JC37 JC41 KA03 MA07 NA11 JA33 JA41 JA43 JA56 JA57 JB39 JC13 JC26

K-47イト(#82: 帝国化工(株) 数)

炭酸カルシウム(スーパーSSS:丸尾カルシウム(株) 製)

希敦路姆(MIBK)

【0047】上記で得られた試験板を用い、以下の方法

で皮膜性能を評価した。評価結果は第2表に示す。 (2) 密着性

プ剥離試験を行ない、以下の基準で判定した。 JIS K-5400に単数したゴバン目をロハンテー

O: (99~95) /100

 $(69 \sim 0) / 100$ て、〇はガラス板、〇はモルタル板、〇はアルミ板をい 【0049】表中、密潜性および耐熱性の項目におい

性に優れることが分かる。 り、かつ無機基材や非鉄金属基材に対する密塔性や耐熱 ーティング組成物を用いてなる硬化皮膜は、高硬度であ 【0050】第2表からも明らかなように、本発明のコ

レロントページの摂か

(51) Int. Ct. 7

テーマコート (参考)

4J038 DA062 DB062 DB391 DB411 DB461 DB462 GA01 GA02